

<AsiaNet> CMD, 엡손과 웨이퍼 공급계약체결

(밀피터스<미 캘리포니아주> AsiaNet=연합뉴스)

CMD 는 지속성장을 뒷받침하기 위해 웨이퍼 파운드리 계약업체들을 확대했다

캘리포니아 마이크로 디바이시스(California Micro Devices: CMD) (나스닥: CAMD)는 예상되는 지속성장을 뒷받침하기 위해 파운드리 계약업체들을 확대하기 위한 조치의 하나로 세이코 엡손(Seiko Epson Corporation) (Epson)과 웨이퍼 공급계약을 체결했다고 26 일 발표 했다. 이 계약에 따라, 일본소재 엡손 파운드리는 CMD 가 모바일 핸드셋, 개인용 컴퓨터 및 디지털 가전시장들을 대상으로 집적회로를 공급하는데 필요한 웨이퍼를 대량생산하는 공급원이 될 것이다.

CMD 공급망담당 매니 미어 부사장은 "증가하고 있는 당사의 생산물량은 우리의 웨이퍼 제조 계약업체 명단에 세계수준의 또 다른 파운드리 파트너를 추가하도록 촉진시켰다. 품질에 강력한 역점을 두는 파운드리 서비스 제공업체로서의 엡손의 탁월한 실적은 우리가 고객들에게 최고 수준의 지원을 제공할 수 있게 도움을 줄 것이다"라고 말했다. 그는 CMD 가 이전에도 중국소재 ASMC(Advanced Semiconductor Manufacturing Corporation) 및 일본소재 산요와 유사한 파운드리계약을 체결한 사실을 지적했다.

엡손 일렉트로닉스 아메리카(Epson Electronics America)의 아카하네 도시오 사장겸 최고경영자는 "당사는 지난 1981 년 파운드리 웨이퍼를 최초로 출하하기 시작한 이래 성공적인 미국 반도체 제조업체들과 많은 장기적 관계를 수립했다. 우리는 지난 4 년 동안에 괄목 할만한 성장을 이룩하고 지속적인 제품수요 증가를 예상하고 있는 CMD 와 장기적인 관계를 수립하기를 기대한다"라고 말했다.

엡손 회사소개

엡손(Epson)은 프린터, 프로젝터 및 LCD 를 비롯한 영상관련 제품들을 공급하는 세계 적인 선도기업이다. 혁신적이고 창조적인 기업문화를 가진 엡손은 우수한 품질과 기능성, 컴팩트성 및 에너지 효율성으로 잘 알려진 제품들을 통해서 전 세계 고객들의 비전과 기대치를 능가하도록 하는데 집중적인 노력을 기울이고 있다. 엡손은 115 개 국가에 8 만 5 천 647

명의 직원들을 거느린 네트워크이며 전 세계의 환경과, 회사가 소재한 지역사회에 지속적으로 기여하고 있는 것을 자랑스럽게 생각한다. 일본소재 세이코 엡손(Seiko Epson Corp)을 주축으로 하는 이 그룹은 2004 회계연도 연결매출액이 1 조 4 천 797 억엔을 기록했다. 자세한 정보는 엡손 웹사이트 <http://www.epson.co.jp/e/>를 참조하기 바란다.

캘리포니아 마이크로 디바이시스 회사설명  
캘리포니아 마이크로 디바이시스(California Micro Devices Corporation)는 모바일 핸드셋, 개인용 컴퓨터 및 디지털 가전제품 시장에 특정용도 아날로그 반도체 제품들을 공급하는 주요 기업이다. 본사가 제공하는 주요 제품들은 ASIP(TM) (Application Specific Integrated Passive)(TM) 소자와 특정 고급 혼합신호용 집적회로(IC)를 포함하고 있다. 본사와 제품에 관한 자세한 정보는 웹사이트 [www.calmicro.com](http://www.calmicro.com)을 통해 조회할 수 있다.

본 보도자료에 포함된 모든 내용 중 역사적 사실이 아닌 내용들은 1995 년 증권민사소 송개혁법 중 면책조항의 향후예상설명에 해당한다. 본 향후예상설명은 장래의 실적이나 일을 보장하는 것은 아니다. 그 대신 본 향후예상설명은 현재의 기대치, 추산, 믿음, 추정 및 목표와 목적을 기초로 한 것으로, 예측하기 어려운 불확실성들을 내포하고 있다. 따라서, 당사의 실제적 결과는 본 향후예상설명 내용과는 실질적으로 다를 수도 있다. 이러한 향후예상설명은 때때로 여기에서 사용되는 할 것이다, 할 생각이다, 기대한다, 할 계획이다, 믿는다, 예상한다, 추정한다와 같은 단어들을 통해서 확인될 수 있다. 본 보도자료에 기술된 향후예상설명에는 당사가 판매량을 계속 증가시킬 것이라는 암시가 포함되어 있다. 본 향후예상설명에는 장래에 대한 당사의 추정과 평가를 기초로 한 것으로, 이것은 사실이거나 사실이 아닌 것으로 판명될 수도 있으며, 당사 고객들의 제품수요가 꾸준히 증가하거나, 고객들이 그들의 대량생산제품에 당사 경쟁사들의 소자 대신에 당사의 소자들을 설계에 이용하거나, 당사가 새로운 소자들을 소개해 기기의 원가를 인하함으로써 당사의 가격을 매력적으로 만드는데 성공하느냐의 여부를 포함해서, 다수의 위험과 불확실성들은 물론, 당사가 증권거래위원회에 제출한 Form 8K, 10K 및 10Q 보고서에서 상술한 그 밖의 위험요소들을 포함하고 있으며 또한 이러한 요소들에만 국한하는 것은 아니다. 이러한 위험과 그 밖의 위험들로

인해서 당사의 실제적 미래 실적은 위에서 언급한 내용과 실질적으로 다른 결과를 가져올 수도 있다. 본 향후예상설명은 발표 당일만을 대변하는 것이며, 당사는 법률에 의거해 새로운 정보나 장래의 일 또는 그 밖의 결과로 인해 본 향후예상 설명을 공개적으로 수정할 어떤 의무도 지지 않는다.

주의사항: ASIP(TM) 및 Application Specific Integrated Passive(TM)는 California Micro Devices의 상표이다.

그 밖의 모든 상표는 각 해당 소유주들의 재산이다.

자료제공: California Micro Devices Corporation

연락처: Greg Miller, Chief Financial Officer of California Micro Devices, +1-408-934-3144, or [gregm@calmicro.com](mailto:gregm@calmicro.com)/

Web site: <http://www.calmicro.com/> (끝)